附表9-2

半导体所知识产权申请审批表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/项目组 |  | 姓名 |  | 联系方式 |  |
| 代理公司 | * 中科专利
 | 案件类别 | * 普通案件
 |
| * 清亦华
 | * 一般重要案件
 |
| * 路浩
 | * 重要案件
 |
| 知识产权类型 | □发明 □实用新型 □集成布图 □软件著作权 □其他  |
| 课题名称（明确在何项目研究中产生的知识产权） |  | 课题编号（ARP） |  |
| 课题密级 | □非密 □秘密 □机密 | 课题来源 |  |
| 申请名称 |  |
| 发明人排序 |  |
| 发明内容简述 |  |
| 申请人承诺 | 本人申请知识产权的内容不涉及国家秘密，申请中的文字、图、表、数值等均不牵扯他人的知识产权，申请内容尚未以论文或其他形式公开，由此产生的涉密等问题，我愿承担一切法律责任。申请人签字： 年 月 日 |
| 课题负责人审查意见 | □同意 □不同意（原因）  负责人签字： 年 月 日 |
| 部门负责人审查意见 | □同意 □不同意（原因） 负责人签字： 年 月 日 |
| 成果与信息化中心审批意见 | □同意 □不同意（原因） 主管签字： 年 月 日 |

注：相关涉密信息做脱密处理。